

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013年9月26日(26.09.2013)



(10) 国際公開番号

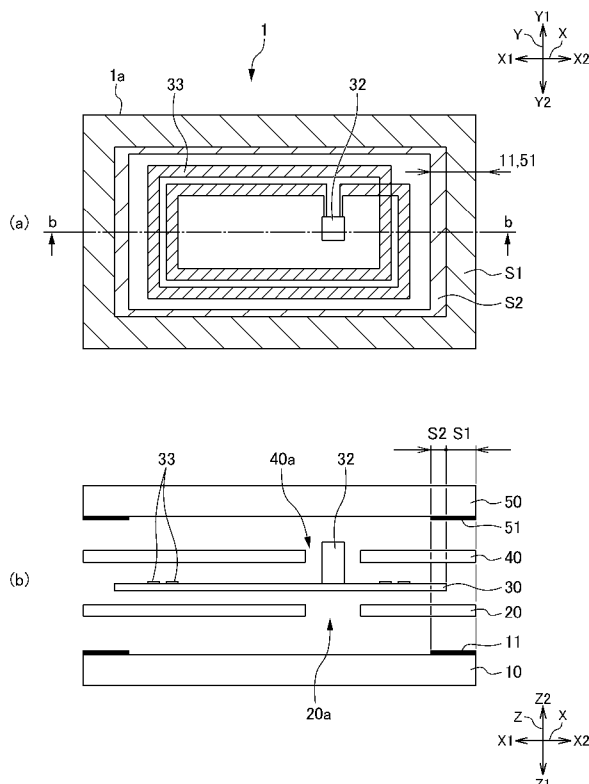
WO 2013/141384 A1

- (51) 国際特許分類:
G06K 19/077 (2006.01) G06K 19/07 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/058421
- (22) 国際出願日: 2013年3月22日(22.03.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-065276 2012年3月22日(22.03.2012) JP
- (71) 出願人: 大日本印刷株式会社(DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 鶴田 和也(TSURUTA, Kazuya); 〒3001283 茨城県牛久市奥原町1650-70 株式会社DNPデータテクノ内 Ibaraki (JP). 小川 達之助(OGAWA, Tatsunosuke); 〒3001283 茨城県牛久市奥原町1650-70 株式会社DNPデータテクノ内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 正林 真之, 外(SHOBAYASHI, Masayuki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,

[続葉有]

(54) Title: CARD AND CARD PRODUCTION METHOD

(54) 発明の名称: カード、カードの製造方法



(57) Abstract: [Problem] To provide a card capable of improving external appearance, and a card production method. [Solution] A card (1) is provided with: a module substrate (30); a lower layer (10) and an upper layer (50) arranged above and below the module substrate (30), the layers having an outline larger than the outline of the module substrate (30); and thickness adjustment layers (11, 51) for adjusting the thickness in a substrate outward region (S1), the thickness adjustment layers being provided between the lower layer (10) and the upper layer (50) and to the substrate outward region (S1) further outward than the outline of the module substrate (30), and being provided by printing to at least one layer among the layers that form the card (1).

(57) 要約: 【課題】外観の品質を向上できるカード、カードの製造方法を提供する。【解決手段】カード1は、モジュール基板30と、モジュール基板30の外形よりも大きな外形を有し、モジュール基板30の上下に配置された下層10及び上層50と、下層10及び上層50の間であって、モジュール基板30の外形よりも外側の基板外側領域S1に設けられ、このカード1を形成する層のうち少なくとも1層に印刷により設けられ、基板外側領域S1での厚みの調整をする厚み調整層11, 51とを備える。

WO 2013/141384 A1



NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI 添付公開書類:

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, — 国際調査報告 (条約第 21 条(3))
NE, SN, TD, TG).